

0.75W，定电压输入，隔离稳压单路输出



专利保护 RoHS 可持续短路保护

产品特点

- 可持续短路保护
- 空载输入电流低至 5mA
- 工作温度范围: -40℃ to +85℃
- 效率高达 72%
- 小型 SMD 封装
- 隔离电压 1500VDC
- 国际标准引脚方式

IB0505XT-W75R3G 系列产品是专门针对线路上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源的应用场合而设计的。
该产品适用于：纯数字电路，一般低频模拟电路，继电器驱动电路，数据交换电路等。

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)	输出		满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载 (μ F)
		标称值 (范围值)	输出电压 (VDC)	输出电流 (mA) Max./Min.		
--	IB0505XT-W75R3G	5 (4.75-5.25)	5	150/15	68/72	2400

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/空载）		--	221/5	234/—	mA
反射纹波电流*		--	15	--	
输入滤波器		电容滤波			
热插拔		不支持			

注：*反射纹波电流测试方法详见《DC-DC（定压）模块电源应用指南》。

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度		--	--	± 3	%
线性调节率	输入电压变化 $\pm 1\%$	--	--	± 0.25	
负载调整率	10% 到 100% 负载	--	--	± 2	
纹波&噪声*	20MHz 带宽	--	30	75	mVp-p
温度漂移系数	100% 负载	--	± 0.02	--	%/℃
输出短路保护		可持续，自恢复			

注：*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《DC-DC（定压）模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
	输入-输出，测试时间 1 秒，漏电流小于 1mA	3000	--	--	
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出，100kHz/0.1V	--	20	--	pF
工作温度	温度≥71℃降额使用，（见图 1）	-40	--	85	℃
存储温度		-55	--	125	
工作时外壳温升	Ta=25℃	--	25	--	
回流焊温度*		峰值温度 Tc≤245℃，217℃以上时间最大为 60 s			

存储湿度	无凝结	--	--	95	%RH
开关频率	100%负载, 标称输入电压	--	300	--	kHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	3500	--	--	k hours
潮敏等级(MSL)	IPC/JEDEC J-STD-020D.1	等级 1			
注: *实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 标准。					

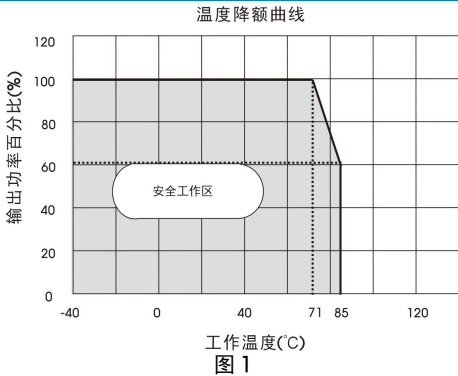
物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94 V-0)
封装尺寸	13.20 x 11.40 x 7.25mm
重量	1.4g(Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Air ±8kV, Contact ±6kV perf. Criteria B
注: 推荐电路见图 3			

产品特性曲线



设计参考

1.典型应用

若要求进一步减少输入输出纹波, 可在输入输出端连接一个电容滤波网络, 应用电路如图 2 所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大, 很可能会造成启动问题。对于每一路输出, 在确保安全可靠工作的条件下, 推荐容性负载值详见表 1。



图 2

表 1: 推荐容性负载值表

Vin	Cin	Vo	Cout
5VDC	4.7μF/16V	5VDC	10μF/16V

2.EMC 典型推荐电路

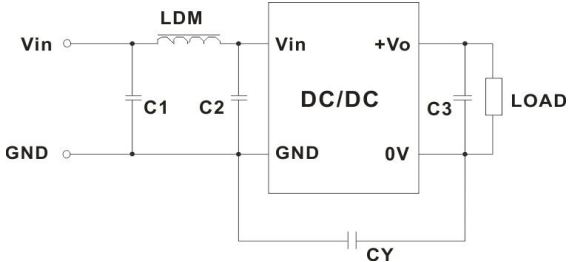


图 3

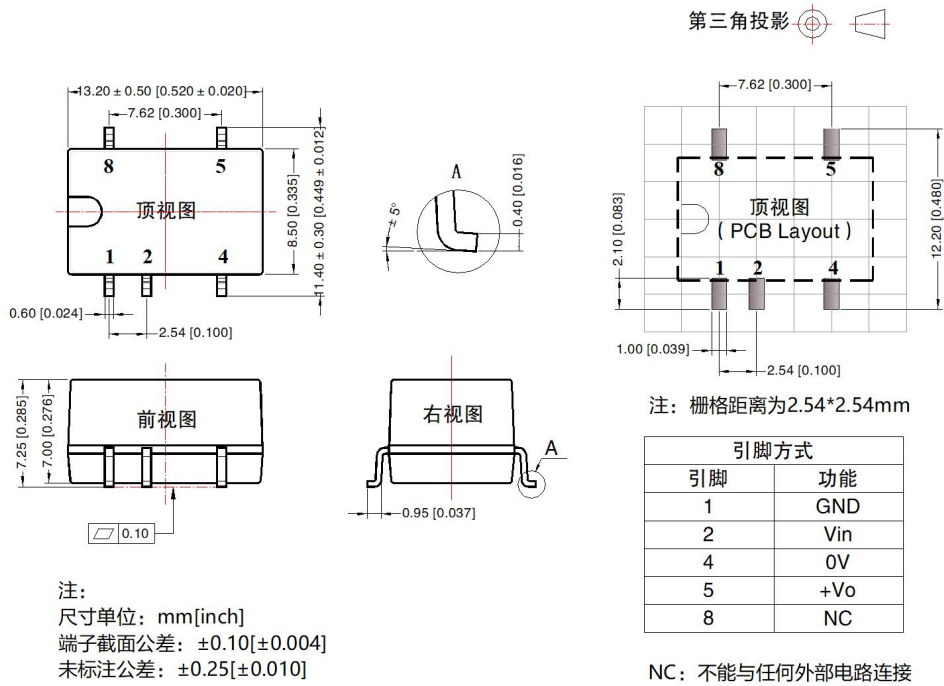
表 2: EMC 推荐电路参数值表

输入电压 5VDC	输出电压 (VDC)		5VDC
	EMI	C1/C2	4.7μF /25V
		CY	47pF/2kVDC
		C3	参考表 1 中 Cout 参数
		LDM	6.8μH

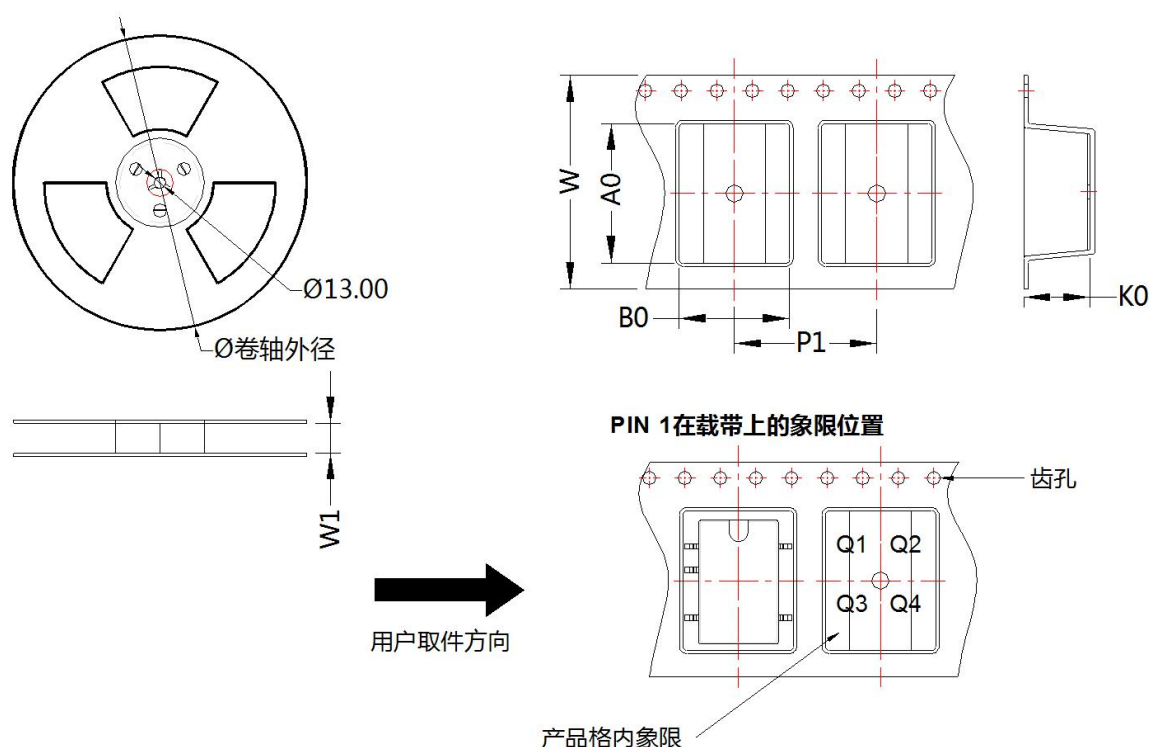
注: 若实际使用过程中, 对 EMI 要求很高, 建议添加 CY 电容。

3.更多信息, 请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图



载带包装示意图



器件型号	封装类型	Pin	SPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
IB_XT-W75R3G	SMD	5	500	330.0	24.5	13.4	11.7	7.5	16.0	24.0	Q1

注：

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，管包装编号：58210024，卷盘包装编号：58200054；
2. 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得；
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
6. 我司可提供产品定制，具体情况可直接与我司技术人员联系；
7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区南云四路8号

电话：86-20-38601850

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn